PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-284282

(43)Date of publication of application: 15.10.1999

(51)Int.CI.

H01S 3/18 H01L 33/00

(21)Application number: 10-085282

(71)Applicant:

FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

31.03.1998

(72)Inventor:

FUKUNAGA TOSHIAKI

(54) SHORT WAVELENGTH LIGHT EMITTING ELEMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable effectively generating a light of high output power, by using a substrate of cubic system, making an active layer an Inx3Ga1-x3N1-y3Asy3 quantum well, and constituting a clad layer and an optical waveguide layer of GaAlNAs system lattice-matching with the substrate or of GaAlNa/GaNAs superlatticle.

SOLUTION: A short wavelength light emitting element has an N-Ga1-x1Alx1 N1-y1Asy1 clad layer 2, an N or I-Ga1-x2Alx2N1-y2Asy2 optical waveguide layer 3, an I-Inx3Ga1-x3N1-y3Asy3 quantum well active layer 4, a P or I-Ga1-x2Alx2N1-y2 Asy2 optical waveguide layer 5, a P-Ga1-x1Alx1N1-y1Asy1 clad layer 6 and a P-GaN1-y5Asy5 contact layer 7, on an N-GaN substrate 1 of cubic system. The clad layers 2, 6 and the optical waveguide layers 3, 5 lattice-match with the N-GaN substrate 1. As a result, generation of a current which is to be caused by leakage of carrier is restrained, the increase of element temperature can be reduced at the time of a high driving current, and reliability of the element can be improved.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平11-284282

(43)公開日 平成11年(1999)10月15日

(51) Int.Cl.6

識別記号

FΙ

H01S 3/18 H01L 33/00 H01S 3/18

H01L 33/00

С

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

特願平10-85282

(71)出願人 000005201

富士写真フイルム株式会社

神奈川県南足柄市中沼210番地

(22)出願日 平成10年(1998) 3月31日

(72)発明者 福永 敏明

神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地 富

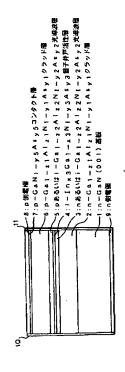
士写真フイルム株式会社内

(74)代理人 弁理士 柳田 征史 (外1名)

(54) 【発明の名称】 短波長発光素子

(57)【要約】

【課題】 青色領域や緑色領域のレーザービームを、効率良く高出力で発生可能な短波長発光素子を得る。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 立方晶のGaNまたはGaNAs基板 Ł.

基板に格子整合するGa, ,, Al, N, ,, As, または Ga1-11 A I 1 N1-11 A S 11 / Ga N1-11 A S 11 超格子 からなるクラッド層と、

基板に格子整合するGa1-,,Al,,N1-v,As,,または Ga1-,, A 1,, N1-,, A s,, / Ga N1-,, A s,, 超格子 からなる光導波層と、

Inx, Ga1-x, N1-v, Asv, 量子井戸活性層とからなる 10 短波長発光素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は短波長発光素子に関 し、特に詳細には、青、緑の波長領域の光が得られる短 波長発光素子に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、青色あるいはそれに近い色の光を 発する短波長発光素子として、例えば文献Jpn.J.App1.P hys.Lett.,Vol.36(1997)p.L1059に示されるように、サ ファイア基板上にInGaN多重量子井戸活性層を形成 してなる、400nm帯の光を発するInGaN系青紫半 導体レーザーが知られている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、この系 では、文献Appl.Phys.Lett.,Vol.70(1997)p.981に示さ れているように、In含有量が増えると、InGaNで の組成の不均一により組成の分離が起こり、良好な素子 が得られないという欠点が認められている。このこと 化しないという文献Appl.Phys.Lett.,Vol.69(1996)p.27 01の熱力学的計算結果と良く符合している。

【0004】以上の事情から、InGaN系では、10 %以上の I n 組成を必要とする青あるいは緑色のレーザ 一光を得るのは非常に困難となっている。

【0005】本発明は上記の事情に鑑みてなされたもの であり、青色領域や緑色領域のレーザービーム等の光 を、効率良く髙出力で発生可能な短波長発光素子を提供 することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明による短波長発光 素子は、立方晶のGaNまたはGaNAs基板を用い、 活性層をlnx,Ga₁-x,N₁-v,Asv,量子井戸とし、そ してクラッド層および光導波層をそれぞれ、基板に格子 整合するGaAINAs系、あるいは基板に格子整合す るGaAlNAs/GaNAs超格子から形成したこと を特徴とするものである。

【0007】ここで、上述のようにクラッド層あるいは 光導波層が基板に「格子整合する」とは、クラッド層あ るいは光導波層の格子定数をa、基板の格子定数をa。 としたとき、(a-a,)/a,の絶対値が0.3%以 下の値を取る場合を指すものとする。

[0008]

【発明の効果】上記の構成を有する本発明の短波長発光 素子においては、各層にAsを添加したことにより、前 述のInGaN系青紫半導体レーザーよりも発振波長を 長波長化して、青あるいは緑色の発光を得ることができ る。さらに、この短波長発光素子においては、上記As の添加効果により赤色の発光を得ることもできる。

【0009】なお、As雰囲気中でGaNを成長させる 場合は、ASのサーファクタント効果により、六方晶の GaNより立方晶のGaNの方が成長しやすいことは、 例えば文献App1.Phys.Lett.,Vol.70(1997)p.1025にも示 されている。

【0010】さらに本発明によれば、立方晶の基板を用 いていることにより、(1)効果によるバンドギャップ の影響を避けるために活性層の量子井戸厚を小さくする 必要がないので、量子井戸幅を広くして発振波長を長く することができ、キャリアの漏れも低減できる。(2) 20 立方晶の結晶であるため、活性層の歪により価電子帯の 有効質量が小さくなる。

【0011】という効果も得られる。

【0012】さらには、上述のように各層にAsを添加 していることにより、(3)クラッド層および光導波層 の格子不整合度を低減し、また六方晶の結晶成長を抑制 して、積層欠陥の発生を抑制できる。(4)層成長中に Asが照射され続けるので、立方晶の結晶が形成されや すい。(5) Asを含有する活性層を用いることにより スピン軌道相互作用が大きくなり価電子帯の有効質量が は、In組成が10%ではInが均一に混ざらず、混晶 30 小さくなる。それにより、素子特性の温度依存性が小さ い半導体レーザを提供できる。

【0013】という効果も得られる。

【0014】以上により本発明によれば、キャリアの漏 れによる電流の発生が抑制され、高駆動電流時にも素子 温度上昇を低減でき、高出力発振時での素子の信頼性が 向上する。

【0015】さらには、基板に格子整合する分布反射超 格子を作製でき、この反射鏡を用いた面発光半導体レー ザ素子の作製も可能となる。

40 [0016]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実 施の形態を詳細に説明する。

【0017】 <第1実施形態>図1は、本発明の第1実 施形態による短波長発光素子の概略側断面形状を示すも のである。この短波長発光素子は、立方晶のn-GaN (001) 基板 1上にn-Ga₁₋₁, A 1, N_{1-v}, A s_v, クラッド層2、nあるいはi-Ga1-11AI21N1-v1A s、光導波層3、i-In、,Ga,-x,N1-v,As、,量子 井戸活性層 4. pあるいは i - Ga₁₋₁, A l₂, N_{1-v}, A 50 s,,光導波層5、p-Ga₁₋₁,Al₁,N₁₋₁,As₁,クラ

ッド層6、およびp-GaN_{1-v},As_v,コンタクト層7 を有している。

【0018】上記の各層2~7は例えば有機金属気相成 長法により形成され、次いで基板1が研磨され、その後 p側電極8 およびn側電極9が形成される。そしてへき 開により共振器を形成後、高反射コート10と低反射コー ト11を施し、チップ化することにより、この短波長発光 素子が完成する。

【0019】なおクラッド層2、6および光導波層3、 の格子整合の定義は、先に述べた通りである。

【0020】との実施形態は単純な全面電極を形成する 例であるが、以上の層構成において絶縁膜ストライプを 形成して、利得導波ストライプレーザを作製したり、通 常のフォトリソグラフィーやドライエッチングによる加 工を行なって屈折率導波機構付き半導体レーザや、回折 格子付きの半導体レーザや光集積回路を作製することも 可能である。

【0021】また上記実施形態では、GaN基板1はn 型の導電性のものとしているが、p型の導電性基板を用 いてもよく、そのようにする場合は、上記全ての導電性 を反対にすればよい。一方、活性層は多重量子井戸構造 とされてもよい。

【0022】〈第2実施形態〉図2は、本発明の第2実 施形態による短波長発光素子の概略側断面形状を示すも のである。この短波長発光素子は、立方晶のn-GaN (001) 基板21上にn-Ga₁₋₁A l₂, N₁₋₁A s₁ /GaN1-v1Asv1超格子クラッド層22、nあるいはi -Ga₁₋₁,Al₂,N₁₋₁,As₁,光導波層23、i-In₂, Ga, -,, N_{1-v}, As,, 量子井戸活性層24、pあるいはi-Ga1-,,AI,,N1-,,As,,光導波層25、p-Ga1-,1 Al, N_{1-v1}As_{v1}/GaN_{1-v1}As_{v1}超格子クラッド 層26、およびp-GaN_{1-v},As_v,コンタクト層27を有 している。

【0023】上記の各層22~27は例えば有機金属気相成 長法により形成され、次いで基板21が研磨され、その後 p側電極28およびn側電極29が形成される。そしてへき 開により共振器を形成後、高反射コート30と低反射コー ト31を施し、チップ化することにより、この短波長発光 素子が完成する。

【0024】なおクラッド層22、26は、n-GaN基板 21に格子整合する膜厚および組成比とされる。一方光導 波層23、25は、GaN基板21に格子整合するGa1-21A 1,2N1-v2Asv2/GaN1-v2Asv2超格子構造からな るものとされてもよい。

【0025】この実施形態は単純な全面電極を形成する 例であるが、以上の層構成において絶縁膜ストライプを 形成して、利得導波ストライプレーザを作製したり、通 常のフォトリソグラフィーやドライエッチングによる加 格子付きの半導体レーザや光集積回路を作製することも 可能である。

【0026】また上記実施形態では、GaN基板21はn 型の導電性のものとしているが、p型の導電性基板を用 いてもよく、そのようにする場含は、上記全ての導電性 を反対にすればよい。一方、活性層は多重量子井戸構造 とされてもよい。

【0027】<第3実施形態>図3は、本発明の第3実 施形態による短波長発光素子の概略正断面形状を示すも 5は、n-GaN基板1に格子整合する組成とする。こ 10 のである。この短波長発光素子は、立方晶のn-GaN (001) 基板41上にn-Ga₁₋₂₁Al₂₁N_{1-v1}As_{v1} クラッド層42、nあるいはi-Ga1-22Al22N1-v2A Sv. 光導波層43、i-Inx, Ga_{1-x}, N_{1-v}, Asv, 量子 井戸活性層44、pあるいはi-Ga,-,,Al,,N,-v,A s,,光導波層45、p-Ga₁₋₁Al₁,N₁₋₁As₁,第1 上部クラッド層46、n-Ga_{1-z4}Al₂₄N_{1-v4}As_{v4}電 流狭窄層47、n-GaN_{1-vs}As_{vs}キャップ層48、p-Ga1-11Al11N1-11As1第2上部クラッド層51、p -GaN1-v, Asv, コンタクト層S2を有している。

> 【0028】上記の各層22~28は例えば有機金属気相成 長法により形成される。図4に示されるようにn-Ga N₁₋₁, A s₁, キャップ層48までが形成された後、その上 にSiO,膜49が成膜され、その上にレジスト50が塗布 される。次に通常のフォトリソグラフィーにより、幅3 μm程度のストライプ領域のSiO₂膜49およびレジス ト50が除去される(図4の状態)。

【0029】その後、レジスト50をマスクとしてドライ エッチングにより、 $n-Ga_{1-2}$, Al_{2} , N_{1-2} , As_{2} 電 流狭窄層47 (厚み1 μ m程度) が除去され、それによ 30 り、p-Ga₁₋₁Al₂₁N₁₋₁As₁第1上部クラッド 層46が露出するようになる。そしてその上に、p-Ga 1-z1Alz1N1-v1Asv1第2上部クラッド層51およびp -GaN1-vsAsvsコンタクト層52が、有機金属気相成 長法等によって形成される。

【0030】次いで基板41が研磨され、その後p側電極 53およびn側電極54が形成される。そしてへき開により 共振器を形成後、図3の紙面に垂直な方向に互いに離れ ている両端面にそれぞれ高反射コートと低反射コートを 施し、チップ化することにより、この短波長発光素子が 40 完成する。

【0031】なおp-Ga₁₋₁₁Al₂₁N_{1-v1}As_{v1}第1 上部クラッド層46の厚みおよびn-Ga1-1,A11,N 1-v, A S v, 電流狭窄層 47の組成は、単一基本モードによ る屈折率導波が達成できるようなものとされる。

【0032】<第4実施形態>図5は、本発明の第4実 施形態による短波長発光素子の概略側断面形状を示すも のである。この短波長発光素子は、立方晶のn-GaN (001) 基板61上にn-Ga,,,Al,,N,-v,As, クラッド層の、nあるいはi-Ga,...Al,, N,...A 工を行なって屈折率導波機構付き半導体レーザや、回折 50 sv.光導波層63、i-lnx, Ga,-x, N,-v, Asv, 量子

井戸活性層64、pあるいはi-Ga1-22Al22N1-v2A s v. 光導波層65、p - G a 1-21 A l 21 N1-v1 A s v1 クラ ッド層66、p-GaN,-v,As,コンタクト層67、n-Ga1-211 A 1 211 N1-v11 A S v11 層68、p-Ga1-211 A l,11 N1-v11 A S v11層69、n-Ga N1-v4 A S v4 コン タクト層70、 $n - Ga_{1-2}$ 、 Al_2 、 N_{1-2} 、 As_2 、クラッド 層71、nあるいはi-Ga1-z,Alz,N1-v,Asv,光導 波層72、i-Inx,Ga1-x,N1-y,Asv,量子井戸活性 層73、pあるいはi-Ga1-z6Alz6N1-v6Asv6光導 波層74、p - G a 1-z 5 A l z 5 N 1-v 5 A S v 5 クラッド層7 5、p-GaN, -v, As, コンタクト層76、n-Ga 1-z11 A l z11 N1-v11 A S v11 層 77、p-Ga1-z11 A l zii Ni-vii A Svii 層78、n - Ga Ni-vi A Svi コンタ クト層79、n-Ga_{1-z},Al_z,N_{1-v},As_v,クラッド層 80、nあるいはi-Ga₁₋₁, Al₂, N₁₋₁, As₁, 光導波 層81、i - I n * 10 G a 1 - * 10 N 1 - * 10 A S * 10 量子井戸活 性層82、pあるいはi-Ga_{1-z},Al_z,N_{1-v},As_v,光 導波層83、p-Ga₁₋₂,Al₂,N_{1-v},As_v,クラッド層 84、p-GaN1-v, Asv, コンタクト層85を有してい る。

【0033】上記の各層62~85は例えば有機金属気相成 長法により形成される。なおコンタクト層と活性層以外 は、GaNに格子整合する組成とされる。またGaN 1-v, As, コンタクト層67、70、76、79、85は、Asの 含有率が0.5%以下、好ましくは0.1%以下の組成 とする。

【0034】上述した各層62~85が形成された後、引き 続き通常のフォトリソグラフィーとドライエッチングに より、屈折率導波構造を形成するリッジと、n側電極88 をn-GaN₁₋₁As, コンタクト層70、79の上に形成 30 するための領域が順次形成される。

【0035】次いで絶縁膜86が形成された後、通常のフ ォトリソグラフィーとドライエッチングにより、リッジ 上部のp側電極形成のための領域において絶縁膜86が除 去され、p側電極87、87、87が蒸着により形成される。 そしてn側電極形成領域以外のp側電極材料が除去さ れ、アロイ処理がなされる。

【0036】次いでレジストが塗布された後、通常のフ ォトリソグラフィーにより、n 側電極形成のための領域 のレジストおよび絶縁膜86が除去され、n側電極88が蒸 着により形成される。そしてレジストとその上に蒸着さ れたn側電極材料が除去される。最後にn-GaN(0 01) 基板61の裏にn側電極89が形成され、アロイ処理 がなされた後、前述と同様のへき開および端面コートが なされて、この屈折率導波型レーザが完成する。

【0037】 この実施形態においては、p-GaN_{1-v}, A S v. コンタクト層67、n-Ga1-z11 A l z11 N1-v11 As,,,,層68、p-Ga,-,,,Al,,,N,-,,,As,,,層6 9. n-GaN_{1-v+}As_{v+}コンタクト層70および、p-G a N_{1-v}, A s_v, コンタクト層76、n - G a_{1-z11} A l_{z11} 50 示す概略側断面図

N_{1-v11} A S_{v11} 層 77、p-Ga_{1-z11} A I_{z11} N_{1-v11} A S vii層78、n-GaNi-v,As,コンタクト層79によ り、pnpn構造の電流阻止構造が形成されている。 【0038】3つのリッジ構造を持つこの屈折率導波型 レーザにおいては、各量子井戸活性層64、73、82の組成 を変えることにより、3つの発振波長を実現できる。な お、P-クラッド層66、75、84の各残し厚d1、d2、 d3は、各発振波長で基本横モード発振が可能となる厚 みとする。さらに層構成を増やせば、4つ以上の発振波 10 長を有するレーザも作製可能である。

【0039】<第5実施形態>図6は本発明の第5実施 形態による短波長発光素子の概略平面形状を示すもので あり、また図7は図6のA-B線に沿った側断面形状を 示すものである。この短波長発光素子は、立方晶のn-GaN (001) 基板91上にn-Ga1-11 A 1,1 N1-11 A S v 1 / G a N 1 - v 1 A S v 1 超格子分布反射層 92、 i - G a_{1-2} A l_{2} N_{1-2} A s_{2} / I n_{x} , G a_{1-x} , N_{1-2} , A s v,量子井戸活性層93、p-Ga1-1,Al2,N1-v1Asv1 /GaN1-v1Asv1超格子分布反射層94、p-GaN 20 1-v.As, 1 コンタクト層95を有している。

【0040】上記の各層92~95は例えば有機金属気相成 長法により形成される。その後、円筒形の領域を残し $T_{1} = Ga_{1-x_{1}}A I_{x_{1}}N_{1-y_{1}}A S_{y_{1}}/GaN_{1-y_{1}}A S$ 、超格子分布反射層92の途中までが除去される。次いで 絶縁膜96が形成された後、円筒の上部領域の絶縁膜96が 除去され、その上に p 側電極97が形成される。次に基板 91の裏側に n 側電極98が形成され、上記円筒に対向する 領域の基板91およびn側電極98が除去され、チップ化さ れてこの短波長発光素子が完成する。

【0041】なお超格子分布反射層の各膜厚を、発振波 長を該波長での屈折率で割った値の1/4になるように し、基板に格子整合する組成とする。また、発振する波 長帯に関しては、Asを含む4元の組成InGaNAs から活性層を形成していることにより、420~600 nmの範囲で制御が可能になっている。

【0042】以上、本発明が適用された半導体レーザの 実施形態について述べたが、本発明の短波長発光素子 は、面発光LED等の面発光半導体素子として形成する ことも可能である。

【0043】一方、成長法としては、固体あるいはガス を原料とする分子線エピタキシャル成長法等を適用する こともできる。

【0044】そして本発明の短波長発光素子は、高速な 情報・画像処理および通信、計測、医療、印刷の分野で の光源として広範に応用可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施形態による短波長発光素子を 示す概略側断面図

【図2】本発明の第2実施形態による短波長発光素子を

【図3】本発明の第3実施形態による短波長発光素子を 示す概略正断面図

【図4】上記第3実施形態の短波長発光素子の製造方法 を説明する概略図

【図5】本発明の第4実施形態による短波長発光素子を 示す概略側断面図

【図6】本発明の第5実施形態による短波長発光素子を 示す概略平面図

【図7】図6のA-B線に沿った部分を示す概略側断面図

【符号の説明】

- l n-GaN(001)基板
- 2 $n Ga_{1-x_1} A I_{x_1} N_{1-y_1} A S_{y_1} クラッド層$
- 3 nあるいはi-Ga₁₋₁,Al₁,N_{1-v},As_v,光導 波層
- 4 i-In_x,Ga_{1-x},N_{1-v},As_v,量子井戸活性層
- 5 pあるいは i Ga₁₋₁, A l₁, N_{1-v}, A s_v, 光導 波層
- 6 p-Ga_{1-z1}Al_{z1}N_{1-v1}As_{v1}クラッド層
- 7 p-GaN, , , As, , コンタクト層
- 8 p側電極
- 9 n側電極
- 10 高反射コート
- 11 低反射コート
- 21 n-GaN (001) 基板
- 22 n-Ga₁₋₂₁A I₂₁N_{1-v1}A s_{v1}/GaN_{1-v1}A s_{v1}超格子クラッド層
- 23 nあるいは i Ga₁₋₁, A l₂, N_{1-v}, A s_v, 光導 波層
- 24 i I n * ; G a 1 * ; N 1 v ; A s v ; 量子井戸活性層
- 25 pあるいは i Ga₁₋₂, A l₂, N_{1-v}, A s_v, 光導 波層
- 26 p-Ga₁₋₁A l₂₁N_{1-v1}A s_{v1}/GaN_{1-v1}A s_{v1}超格子クラッド層
- 27 p-Ga N_{1-v}, A s_v, コンタクト層
- 28 p 側電極
- 29 n 側電極
- 30 高反射コート
- 31 低反射コート
- 41 n-GaN(001)基板
- 42 $n Ga_{1-x_1} A I_{x_1} N_{1-x_1} A s_{x_1} クラッド層$
- 43 nあるいは i Ga₁₋₂, A l₂, N_{1-v}, A s_v, 光導 波層
- 44 i I n * , G a 1 * , N 1 * , A S * , 量子井戸活性層
- 45 pあるいは i Ga₁₋₁, A l₁, N_{1-v}, A s_v, 光導 波層
- 46 p Ga₁₋₂₁ A I₂₁ N_{1-v1} A S_{v1}第 I 上部クラッ ド層
- 47 n-Ga,-,,Al,,N,-,,As,,電流狭窄層
- 48 n-GaN_{1-v}, As_v, キャップ層

51 · p - G a_{1-z1} A l_{z1} N_{1-v1} A s_{v1}第2上部クラッド層

- 52 p-GaN,-v,As,コンタクト層
- 53 p 側電極
- 54 n 側電極
- 61 n-GaN(001)基板
- 62 n-Ga₁₋₂₁Al₂₁N_{1-v1}As_{v1}クラッド層
- 63 n あるいは i G a 1-2, A l 2, N 1-v A S v 2光導 波層
- 10 64 i I n x , G a 1 x , N 1 v , A s v , 量子井戸活性層
 - 65 pあるいは i Ga₁₋₁, A l₂, N_{1-v}, A s_v, 光導
 - 波層 66 p-Ga_{1-z1}Al_{z1}N_{1-v1}As_{v1}クラッド層
 - 67 p-GaN_{1-v}, As_v, コンタクト層
 - 68 n-Ga₁₋₂₁₁Al₂₁₁N₁₋₁₁As₁₁層
 - 69 p-Ga₁₋₂₁₁Al₂₁₁N_{1-v11}As_{v11}層
 - 70 n-GaN_{1-v}, As_v, コンタクト層
 - 71 n-Ga_{1-z}, A l_z, N_{1-v}, A s_v, クラッド層72 nあるいは i-Ga_{1-z}, A l_z, N_{1-v}, A s_v, 光導波
- 20 層 73 i - l n_x, G a_{1-x}, N_{1-y}, A s_y, 量子井戸活性層
 - 74 pあるいはi‐Ga₁-zoAlzoN₁-voAsvo光導

波層

- 75 p-Ga_{1-x}, Al_x, N_{1-v}, As_v, クラッド層
- 76 p-GaN_{1-v},As_v,コンタクト層
- 77 n-Ga₁₋₂₁₁Al₂₁₁N_{1-v11}As_{v11}層
- 78 p-Ga₁₋₂₁₁Al₂₁₁N₁₋₂₁₁As₂₁₁層
- 79 n-Ga N_{1-v} A S_v コンタクト層
- 80 n-Ga_{1-z}, Al_z, N_{1-v}, As_v, クラッド層
- 80 81 nあるいはi-Ga_{1-z},Al_z,N_{1-v},As_v,光導 波層
 - 82 i I n_{*1}, G a_{1-*1}, N_{1-v1}, A s_{v1}, 量子井戸活

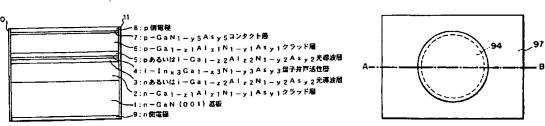
性層

- 83 pあるいは i -- Ga_{1-z}, A l_z, N_{1-v}, A s_v,光導 波層
- 84 p-Ga_{1-z}, Al_z, N_{1-v}, As_v, クラッド層
- 85 p-GaN_{1-v},As_v,コンタクト層
- 86 絶縁膜
- 87 p 側電極
- 40 88 n側電極
 - 89 n 側電極
 - 91 n-GaN (001) 基板
 - 92 n-Ga₁₋₂₁A I₂₁N_{1-v1}A s_{v1}/GaN_{1-v1}A s_{v1}超格子分布反射層
 - 93 i G a 1-1, A l 1, N 1-1, A s 1, I n x , G a 1-1, N 1-1, A s 1, 量子井戸活性層
 - 94 p-Ga₁₋₁A I₂₁N_{1-v1}A s_{v1}/GaN_{1-v1}A s_{v1}/B格子分布反射層
 - 95 p-Ga N_{1-v+}A s_{v+}コンタクト層
- 50 96 絶縁膜

9

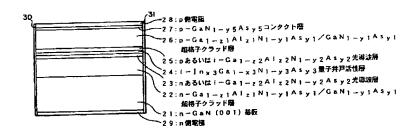
* *98· n側電極

【図6】 【図1】

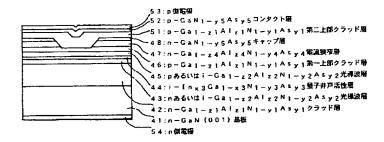


(6)

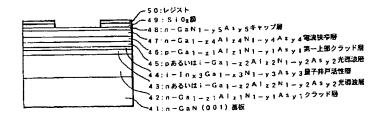
[図2]



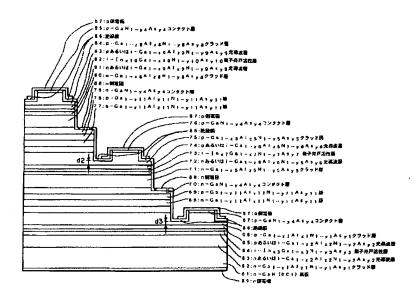
[図3]



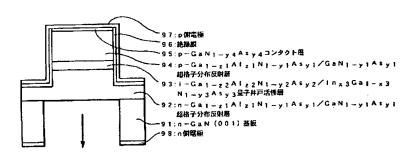
【図4】



[図5]



[図7]



THIS PAGE BLANK (USPTO)